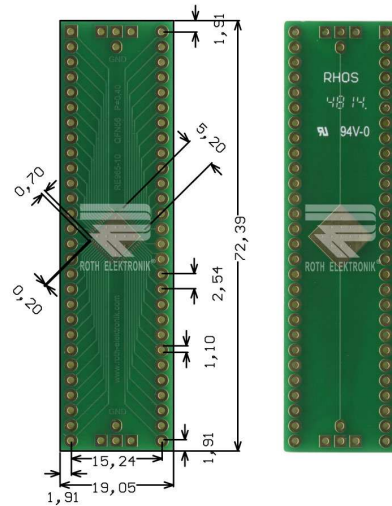


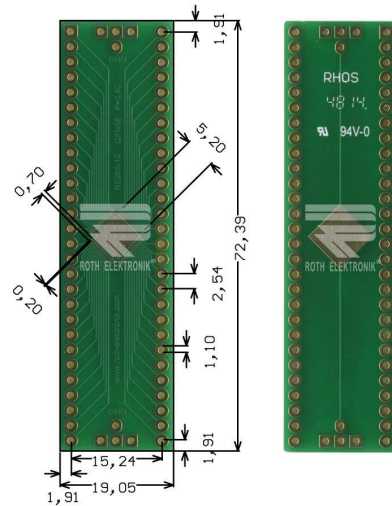
RE965-10

- Adapter QFN56
- Epoxy fibre-glass 1.50 mm
- Double-sided 35 µm Cu
- Plated through holes (PTH)
- Surface chem. Ni/Au
- Solder stop mask
- Adaption circuit board for QFN56 with 0.40 mm pitch
- Hole spacing 2.54 mm
- Hole diameter 1.10 mm with solder pads Ø 2.10 mm
- Fits on sockets with a distance of 15.24 mm
- Shield pad & cooling field
- Size 19.05 x 72.39 mm



RE965-10

- Adapter für QFN56
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für QFN56 mit 0,40 mm Pitch
- Einreihig ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,10 mm mit Lötinseln Ø 2,10 mm
- Passend für Sockel im Abstand 15,24 mm
- Abschirmungsfeld & Kühlfläche
- Größe 19,05 x 72,39 mm



RE965-10

- Adaptador para QFN56
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para QFN56 con 0,40 mm Pitch
- Espacio entre orificios en una fila 2,54 mm
- Diámetro de los agujeros 1,10 mm con nodos de soldadura Ø 2,10 mm
- Se ajusta a zócalos con una distancia de 15,24 mm
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 19,05 x 72,39 mm